【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】令和5年11月29日(2023.11.29)

【国際公開番号】WO2023/127729
【出願番号】特願2023-535456(P2023-535456)
【国際特許分類】
C01B 21/064(2006.01)
【FI】
C01B 21/064 Z

【手続補正書】
【提出日】令和5年6月9日(2023.6.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
平均粒子径が２～３０μｍであり、
空隙率が５％以下であり、
平均円形度が０．９以上である窒化ホウ素粒子。
【請求項２】
圧壊強度が１０～４０ＭＰａである請求項１に記載の窒化ホウ素粒子。
【請求項３】
比表面積が０．１～２m^2／ｇである請求項１に記載の窒化ホウ素粒子。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか１項に記載の窒化ホウ素粒子と樹脂とを含む熱伝導性樹脂組成物を成形してなる放熱シート。